

Hauptsitz Infineon / Backend Fab

Suzhou, VR China
2005

Bauherr: Infineon technologies AG
 Kosten: 1.440.000 Euro
 Fläche: 33.470 m²
 Leistungen: Lph 1-8
 Zeitraum: 2004-2005
 Beteiligte: TEC
 PMC architects,
 Los Angeles

Inspiriert wurde dieser Entwurf von den berühmten Gärten von Suzhou. Wenn auch die Anforderungen ganz andere sind, konnten dennoch übertragbare Prinzipien herausgelöst werden, die sich auf die Konzeption eines modernen Verwaltungsbaus übertragen ließen.

So entstand das Konzept eines eingeschossigen, um einen offenen Innenhof mäandrierenden Verwaltungsbaus und einer ebenfalls eingeschossigen Kantine. Zentrales Herzstück der Anlage ist ein großer Teich, der Distanz zwischen Kantine und Verwaltungsbau schafft. Die Erdmassen aus dem Fundamentaushub wurden dazu benutzt, Höhenunterschiede im Gelände von bis zu vier Metern zu erzeugen, die dazu dienen, Parkplatz und Chipfabrik auszublenken, sowie ein Oben und Unten, ein Innen und Außen zu erzeugen.

